



KEZ - puszkę elektroinstalacyjną do systemów docieplających

mm	szt.	kg	MAT	°C	850°C
120 x 120 x 200	1	0,40	PP samogasnący bezhalogenowy	-25 - +60	

Służą do montażu osprzętu (gniazdka, wyłączniki) na docieplanych elewacjach budynków, swoją konstrukcją eliminują powstawanie tzw. mostów cieplnych.

Zastosowanie puszek elektroinstalacyjnych umożliwia zainstalowanie osprzętu przy grubości warstwy 50 - 200 mm.

Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty dla przymocowania elementu nośnego do ściany, śruby do montażu puszek do elementu nośnego oraz do instalacji przyrządów.

W puszcze należy instalować przyrządy o odpowiedniej ochronie przeciwporażeniowej stosownie do otoczenia. Przy instalacji przyrządów na grubszym tynku zaleca się doszczelnienie przyrządów silikonem.



KEZ-3 - puszkę elektroinstalacyjną wielokrotną

NOWOŚĆ

mm	szt.	kg	MAT	°C	850°C
120 x 235 x 250	1	0,50	PP samogasnący bezhalogenowy	-25 - +60	

Służą do montażu przyrządów (gniazdka, wyłączniki) na ocieplonych fasadach budynków; rostaw osi 71 mm. Dzięki swojej konstrukcji puszka eliminuje powstawanie mostków cieplnych.

Zastosowanie puszek elektroinstalacyjnych umożliwia zainstalowanie osprzętu przy grubości warstwy 100 - 250 mm.

Używając zaślepki umożliwia montaż dwóch urządzeń, bez zaślepki - trzech w jednej ramce.

Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty dla przymocowania elementu nośnego do ściany, śruby do montażu puszek do elementu nośnego oraz do instalacji przyrządów.

W puszcze należy instalować przyrządy o odpowiedniej ochronie przeciwporażeniowej stosownie do otoczenia. Przy instalacji przyrządów na grubszym tynku zaleca się doszczelnienie przyrządów silikonem.



MDZ - płytę montażową do dociepleń

mm	szt.	kg	MAT	°C	850°C
120 x 120 x 200	1	0,45	PP samogasnący bezhalogenowy	-25 - +60	

Służą do instalowania urządzeń elektrycznych (zewnętrzne oprawy oświetleniowe, czujniki ruchu, gniazda 400 V itp.) na docieplanych elewacjach budynków, swoją konstrukcją eliminują powstawanie tzw. mostów cieplnych. Nie nadaje się do montażu anten satelitarnych i innych wielkopowierzchniowych urządzeń, maksymalne dopuszczalne obciążenie 40N w odległości 180 mm od ściany (zobacz obrazek str. 14).

Płyta montażowa umożliwia montaż urządzeń przy grubości warstwy ocieplającej w granicach 50 - 200 mm.

Powierzchnia do montażu urządzeń wynosi 120 x 120 mm. Poszczególne płyty MDZ mogą być łączone w dowolne pole montażowe.

W skład opakowania wchodzi kołki rozporowe, wkręty do przymocowania nośnika do ściany oraz śruby do montażu płyty.